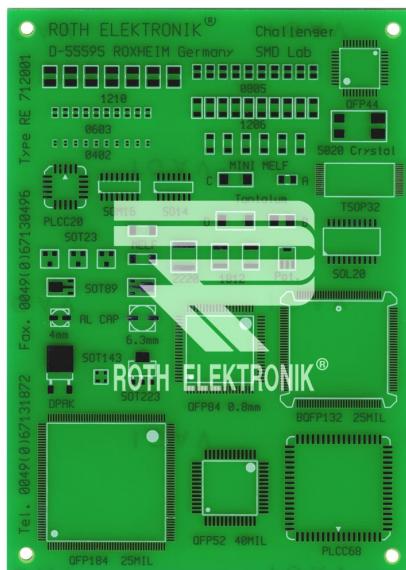


Placa de circuito impreso para la introducción en el montaje de superficie SMD



RE712001-LF



- epóxido FR4 1,50 mm, por un lado 35 µm CU
- lado de soldadura estañado en caliente (HAL-leadfree), máscara de inhibición de soldadura e impresión de dotación
- placa de circuito impreso para ejercicios de soldadura SMD estándar, "fine pitch" y componentes discretos
- muy adecuada también para la dotación automática (pick and place)
- tamaño: 100 x 140 mm
- 85 componentes SMD distintos

PLCC:	52, 68, 20	
QFP:	44, 84, 132, 184 sq.	
SOT 23:	3 x Tantal	Chip condens
SOT 89:	2 x "	"
SOT 143:	1 x "	"
SOT 233:	1 x "	"
SO 14:	1 x	
SOM 16:	1 x 0402	Chip condens.
SOL 20:	1 x 0603	" "
Poti:	1 x 1206	" "
DPAK:	1 x 0805	" "
Al. condens. 6,3 mm:	1 x 1210	:
Al. condens. 4,0 mm:	1 x 2220	:
	1812	2
Melf 2308:	2 x	
Mini Melf 1206:	6 x TSOP32	:
	5020 Schwingquarz	1